



- USE A P.C.B. WHOSE ARE TREATED WITH SOLDER RESIST.
- SHOW P.C.B LAYOUT FROM ON BOARD SURFACE SIDE.
- NUMBER THE CONTACT IN THE P.C.B OR CONNECTOR CONSECUTIVELY FROM "DATUM" SIDE.
- HOUSING MATERIAL : P.B.T(UL94V-0) / BLACK
- CONTACT MATERIAL : PHO-BRONZE
- FINISH : NICKEL 0.00127 MIN THK. OVERALL SELECTIVE GOLD 0.00076 MIN. OR 0.0002 MIN. THK ON CONTACT AREA AND TIN 0.001 MIN THK. ON TINE AREA.
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

20,40,60 POS
(コネクタ搭載面側)
ON BOARD SIDE

	6-	-5	20	9	11.43	15.60	19.20	Au PL. 0.00076 MIN.
	6-	-4	60	29	36.83	41.00	44.60	
△ OBSOLETE	6-	-3	50	24	30.48	34.65	38.26	
	6-	-2	40	19	24.13	28.30	31.90	Au PL. 0.0002 MIN.
△ OBSOLETE	6-	-1	30	14	17.78	21.95	25.55	
△ OBSOLETE		-5	20	9	11.43	15.60	19.20	
		-4	60	29	36.83	41.00	44.60	Au PL. 0.0002 MIN.
△ OBSOLETE		-3	50	24	30.48	34.65	38.26	
		-2	40	19	24.13	28.30	31.90	
			174215-1	30	14	17.78	21.95	25.55
	PART NUMBER	POS	n	A	B	D	REMARK	

- 基板の表面はレジスト処理を施すこと。
- 基板の穴寸法は、コネクタ搭載面側から示す。
- 基板及びコネクタのn数は [DATUM] 位置より数える。
- ハウジング材料: P.B.T樹脂 (94V-0), 色: 黒色
- コンタクト材料: 燐青銅
- コンタクト表面仕上: 1.27μ MIN厚の全面ニッケル下地めっき上に接触部分は0.76μ MIN. 又は0.2μ MIN厚の金めっき、半田付部分は1μ MIN厚のすずめっき

鉛フリー
LEAD FREE

GENERAL TOLERANCE 一般公差	10 ≥ : ±0.2 30 ≥ > 10: ±0.25 100 ≥ > 30: ±0.3 ANGLES: ±3°
---------------------------	--

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN MIURA 30MAR88
CHK K.KASHIWA 18OCT88
APVD R.NISHIMURA 18OCT88

Tyco Electronics
Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

NAME 名称
PRODUCT SPEC 製品規格
APPLICATION SPEC 取付適用規格

PLUG ASSY (VERTICAL W/O SCREW HOLE)
AMPLIMITE 050 SERIES I B-TO-B CONN.

SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO 番号 G-174215 RESTRICTED TO

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING SCALE 尺度 2:1 SHEET 1 OF 1 REV D1